

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2024-024

晶晨半导体（上海）股份有限公司  
2024 年半年度业绩预告的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现营业收入 301,600.00 万元左右，与上年同期相比，将增加 66,562.01 万元左右，同比增长 28.32%左右。其中，第一季度实现营收 137,837.26 万元；第二季度预计实现营收 163,762.74 万元左右。

2、预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 36,200.00 万元左右，与上年同期相比，将增加 17,728.84 万元左右，同比增长 95.98%左右。其中，第一季度实现归属于母公司所有者的净利润 12,754.62 万元，第二季度实现归属于母公司所有者的净利润预计 23,445.38 万元左右。

3、预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 34,000.00 万元左右，与上年同期相比，将增加 18,207.45 万元左右，同比增长 115.29%左右。其中，第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 11,777.59 万元，第二季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计 22,222.41 万元左右。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

## 二、上年同期业绩情况

2023 年半年度实现营业收入：235,037.99 万元。

2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润：18,471.16 万元。

2023 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：15,792.55 万元。

## 三、本期业绩变化的主要原因

今年以来，公司所处领域市场逐步恢复，公司抓住市场的有利因素，采取积极的销售策略，公司销售收入和利润保持了较高速度的增长：2024 年上半年实现营收 30.16 亿元左右，同比增长 28.32%左右；实现归属于母公司所有者的净利润 3.62 亿元左右，同比增长 95.98%左右。其中第二季度实现营收 16.38 亿元左右，同比增长 24.51%左右，环比增长 18.81%左右；实现归属于母公司所有者的净利润 2.34 亿元左右，同比增长 51.97%左右，环比增长 83.82%左右。2024 年第二季度公司销售收入创单季度历史新高，公司开启新一轮增长的趋势明显。

2024 年上半年，公司研发人员较去年同期增加 108 人左右，公司发生研发费用 6.74 亿元左右，较去年同期增加 0.66 亿元左右。2024 年上半年因股权激励确认的股份支付费用 0.66 亿元左右，对归属于母公司所有者的净利润的影响 0.69 亿元左右（已考虑相关税费影响）。剔除上述股份支付费用影响后，2024 年上半年归属于母公司所有者的净利润 4.31 亿元左右。

近期，公司新产品的市场表现持续向好：（1）T 系列产品不断取得重要客户和市场突破，上半年销售收入同比增长约 70%；（2）W 系列的 Wi-Fi 6 首款产品上市之后，迅速获得了市场认可，订单快速增长。第二季度 W 系列产品出货量占公司第二季度整体出货量超过 8%，并且随着 W 系列产品的快速迭代，系列化产品的上市，其销售速度还将进一步提升；（3）公司基于新一代 ARM V9 架构和自主研发边缘 AI 能力的 6nm 商用芯片流片成功后，已经获得了首批商用订单；（4）公司的 8K 芯片在国内运营商的首次商用批量招标中表现优异。

公司在积极扩大销售规模的同时，确定今年为运营效率提升年，聚焦产品运营的全流程、全链条，深入挖掘效率提升的潜力，依托公司当前的规模优势，确

定了一系列运营效率提升行动项，随着这些行动项改进效果的逐步体现，公司产品的竞争力将会进一步提升。

随着全球消费电子整体市场的积极因素不断显现，公司积极销售策略和内部挖潜措施的持续发力，新产品的不断上市及销量不断扩大，新增市场不断开拓，公司经营还将继续保持积极增长。公司预计 2024 年第三季度及 2024 年全年营收将同比进一步增长，具体业绩存在一定不确定性。

#### **四、风险提示**

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。

#### **五、其他说明事项**

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2024 年 7 月 11 日